证券代码：688595　　证券简称：芯海科技　　公告编号：2026-069

债券代码：118015　　债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司
关于完成以自有资金置换募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议，于 2026 年 7 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的公告》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”（以下简称“本募投项目”）的内部投资结构进行调整，以自有资金置换前期对成都研发大楼建设的募集资金投入，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的公告》（2026-029）。

截至公告披露日，公司已完成上述以自有资金置换募集资金的工作，置换金额共计 17,824.00 万元（其中置换的募集资金本金 17,007.63 万元，本次调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息 816.37 万元），置换的募集资金本金及计算的利息已全部归还至该项目对应的募集资金专项账户，将继续用于本募投项目投入，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关

于芯海科技（深圳）股份有限公司以自有资金置换前期对成都研发大楼建设的募集资金投入的鉴证报告》（天健审〔2026〕3-496 号）。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日